

（18）本国产品适用政府采购政策相关资料。

1）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称：实训云芯片设计全流程实训教学一体机、产品型号：IC LAB S60）¹，生产厂为（厂名：上海启芯宸光智能科技有限公司）²，厂址为（生产厂址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层）。（产品名称：实训云芯片设计全流程实训教学一体机、产品型号：IC LAB S60）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称：实训云芯片设计全流程实训教学一体机、产品型号：IC LAB S60）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称：实训云芯片设计全流程实训教学一体机、产品型号：IC LAB S60）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（产品名称：全自动贴片机、产品型号：YT20S-1），生产厂为（厂名：深圳市易通自动化设备有限公司），厂址为（生产厂址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园厂房101/1-6层）。（产品名称：全自动贴片机、产品型号：YT20S-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：全自动贴片机、产品型号：YT20S-1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：全自动贴片机、产品型号：YT20S-1）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（产品名称：超声波金丝铝丝键合设备球焊机、产品型号：WPX-BD315），生产厂为（厂名：上海万鹏芯半导体科技有限公司），厂址为（生产厂址：上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分）。（产品名称：超声波金丝铝丝键合设备球焊机、产品型号：WPX-BD315）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：超声波金丝铝丝键合设备球焊机、产品型号：WPX-BD315）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：超声波金丝铝丝键合设备球焊机、产品型号：WPX-BD315）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（产品名称：汽车芯片开发应用平台、产品型号：定制），生产厂为（厂名：广州慧谷动力科技有限公司），厂址为（生产厂址：广州市番禺区化龙镇兴业大道东1078号2栋901房、2栋1001房）。（产品名称：汽车芯片开发应用平台、产品型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：汽车芯片开发应用平台、产品型

号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：汽车芯片开发应用平台、产品型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成；（产品名称：汽车芯片开发应用平台、产品型号：LTE：4G 全网通 R300），生产厂为（厂名：上海贝锐信息科技股份有限公司），厂址为（生产厂址：上海市杨浦区国定路 335 号 5008C 室）。（产品名称：汽车芯片开发应用平台、产品型号：LTE：4G 全网通 R300）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：汽车芯片开发应用平台、产品型号：LTE：4G 全网通 R300）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：汽车芯片开发应用平台、产品型号：LTE：4G 全网通 R300）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（产品名称：精密制板生产线、产品型号：CRT6880），生产厂为（厂名：湖南科瑞特科技有限公司），厂址为（生产厂址：长沙市高新区麓谷大道 627 号新长海麓谷中心第二栋二楼）。（产品名称：精密制板生产线、产品型号：CRT6880）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：精密制板生产线、产品型号：CRT6880）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：精密制板生产线、产品型号：CRT6880）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（产品名称：半导体测试自动化分选平台、产品型号：定制），生产厂为（厂名：广州慧谷动力科技有限公司），厂址为（生产厂址：广州市番禺区化龙镇兴业大道东 1078 号 2 栋 901 房、2 栋 1001 房）。（产品名称：半导体测试自动化分选平台、产品型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：半导体测试自动化分选平台、产品型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：半导体测试自动化分选平台、产品型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（产品名称：数模混合芯片测试机（测试工程中心）、产品型号：定制），生产厂为（厂名：中山市承钧科技有限公司），厂址为（生产厂址：中山市石岐区龙井南路 3 号置贤大厦二层(209 室)（住所申报））。（产品名称：数模混合芯片测试机（测试工程中心）、产品型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：数模混合芯片测试机（测试工程中心）、产品型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：数模混合芯片测试机（测试工程中心）、产品型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：广西鼎晟达教育科技有限公司

日期： 2026 年 8 月 17 日

关于符合本国产品标准的声明函说明：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

2) 关于本国产品比例的承诺函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定,本公司(单位)提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。

本公司(单位)对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 广西鼎晟达教育科技有限公司

日期: 2026 年 8 月 17 日

注:当采购项目或采购包中含有多种产品,符合有关政策的,供应商还应当提供本承诺函。